



平成 26 年 11 月 12 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 権田 浩一
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 米澤 秀記
電 話 03-5433-1123 (代表)

平成27年3月期第2四半期累計期間業績予想値と 決算値との差異に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 14 日に公表いたしました平成 27 年 3 月期（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）第 2 四半期累計期間（連結・個別）の業績予想値と、本日公表の平成 27 年 3 月期第 2 四半期決算の実績値に差異が生じたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 業績予想値と決算値との差異

(1)平成27年3月期第2四半期累計期間連結業績予想値と実績値との差異
(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	百万円 8,206	百万円 131	百万円 127	百万円 115	円 銭 23.64
今回実績(B)	7,872	64	38	33	6.81
増減額(B-A)	△333	△67	△89	△82	—
増減率(%)	△4.1	△50.9	△69.9	△71.4	—
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成26年3月期第2四半期)	7,012	△45	△70	△74	△15.25

(2)平成27年3月期第2四半期累計期間個別業績予想値と実績値との差異
(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

	売 上 高	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	百万円 7,631	百万円 102	百万円 92	円 銭 18.91
今回実績(B)	7,274	15	11	2.38
増減額(B-A)	△357	△86	△80	—
増減率(%)	△4.7	△85.0	△87.4	—
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成26年3月期第2四半期)	6,494	△6	△8	△1.74

2. 第2四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異の理由(連結・個別)

当社グループの主な取引先である半導体業界や半導体製造装置業界におきましては、半導体メーカーによるスマートフォンやタブレットなどの多機能携帯端末用半導体の増産投資に加え、チップの微細化等の高性能化に向けた設備投資が積極的に行われたことから、半導体製造装置メーカーの受注も堅調に推移いたしました。この結果、当社グループの第1四半期の受注は堅調に推移してまいりましたが、第2四半期に入り一部の海外半導体メーカーでの設備投資の先送り等による影響から、取引先からの受注が弱含みとなり、第2四半期累計期間の売上高(連結・個別)は予想を下回ることとなりました。

なお、損益面では、売上高が予想を下回ったことに加え、コストダウン要請に伴う原価改善が進まなかったこと、また、営業強化に伴う販売費及び一般管理費の増加や有利子負債の増加により、各損益は予想を下回る結果となりました。

通期(連結・個別)の業績予想につきましては、前回発表予想の見直しを行いません。今後の業績の進捗を引き続き注視し、修正が必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

以 上